



IEC 60115-2

Edition 3.0 2014-05

INTERNATIONAL STANDARD

NORME INTERNATIONALE

**Fixed resistors for use in electronic equipment –
Part 2: Sectional specification: Leaded fixed low power film resistors**

**Résistances fixes utilisées dans les équipements électroniques –
Partie 2: Spécification intermédiaire: Résistances fixes à broches à couches, à
faible dissipation**

INTERNATIONAL
ELECTROTECHNICAL
COMMISSION

COMMISSION
ELECTROTECHNIQUE
INTERNATIONALE

PRICE CODE
CODE PRIX **XB**

ICS 31.040.10

ISBN 978-2-8322-1584-5

**Warning! Make sure that you obtained this publication from an authorized distributor.
Attention! Veuillez vous assurer que vous avez obtenu cette publication via un distributeur agréé.**

CONTENTS

FOREWORD	6
1 Scope	8
2 Normative references	8
3 Terms, definitions, product technologies and product classification	9
3.1 Terms and definitions	9
3.2 Product technologies	9
3.2.1 Metal film technology	9
3.2.2 Metal glaze technology	9
3.2.3 Metal oxide technology	10
3.2.4 Carbon film technology	10
3.3 Product classification	10
4 Preferred characteristics	11
4.1 General	11
4.2 Style and dimensions	11
4.3 Preferred climatic categories	12
4.4 Resistance	13
4.5 Tolerances on resistance	13
4.6 Rated dissipation P_{70}	13
4.7 Limiting element voltage U_{\max}	14
4.8 Insulation voltage U_{ins}	14
4.9 Insulation resistance R_{ins}	14
5 Tests and test severities	14
5.1 Preparation of specimen	14
5.1.1 Drying	14
5.1.2 Mounting of components on a test rack	14
5.1.3 Specification of test boards	14
5.1.4 Mounting of components on test boards	16
5.2 Tests	17
5.2.1 Dimensions	17
5.2.2 Insulation resistance	17
5.2.3 Voltage proof	17
5.2.4 Short time overload	18
5.2.5 Temperature rise	18
5.2.6 Robustness of terminations	18
5.2.7 Solderability	18
5.2.8 Resistance to soldering heat	19
5.2.9 Rapid change of temperature	19
5.2.10 Rapid change of temperature, ≥ 100 cycles	20
5.2.11 Vibration	20
5.2.12 Climatic sequence	20
5.2.13 Damp heat, steady state	21
5.2.14 Endurance at 70°C	21
5.2.15 Endurance at room temperature	22
5.2.16 Endurance at the upper category temperature	22
5.2.17 Single pulse high voltage overload test	23

5.2.18	Component solvent resistance	23
5.2.19	Solvent resistance of marking	23
5.2.20	Flammability test	24
5.2.21	Electrostatic discharge (ESD) test	24
5.2.22	Periodic pulse overload test.....	24
6	Performance requirements	25
6.1	General.....	25
6.2	Limits for change of resistance	25
6.3	Insulation resistance	27
6.4	Variation of resistance with temperature	27
6.5	Temperature rise	28
6.6	Solderability.....	28
6.7	Flammability	28
7	Marking, packaging and ordering information.....	28
7.1	Marking of the component.....	28
7.2	Packaging	28
7.3	Marking of the packaging	28
7.4	Ordering information	28
8	Detail specifications.....	29
8.1	General.....	29
8.2	Information to be specified in a detail specification	29
8.2.1	Outline drawing or illustration	29
8.2.2	Style and dimensions.....	29
8.2.3	Climatic category	29
8.2.4	Resistance range.....	29
8.2.5	Tolerances on resistance.....	30
8.2.6	Rated dissipation P_{70}	30
8.2.7	Limiting element voltage U_{\max}	30
8.2.8	Insulation voltage U_{ins}	30
8.2.9	Insulation resistance R_{ins}	30
8.2.10	Test severities	30
8.2.11	Limits of resistance change after testing	30
8.2.12	Temperature coefficient of resistance	30
8.2.13	Marking	30
8.2.14	Ordering information	30
8.2.15	Mounting	31
8.2.16	Storage.....	31
8.2.17	Additional information	31
8.2.18	Quality assessment procedures	31
8.2.19	0 Ω resistors	31
9	Quality assessment procedures	31
9.1	General.....	31
9.2	Definitions.....	31
9.2.1	Primary stage of manufacture	31
9.2.2	Structurally similar components	31
9.2.3	Assessment level EZ	32
9.3	Formation of inspection lots	32
9.4	Qualification approval (QA) procedures.....	33

9.5	Quality conformance inspection	33
9.6	Capability approval (CA) procedures	33
9.7	Technology approval (TA) procedures	34
9.8	Delayed delivery	34
9.9	Certified test records	34
9.10	Certificate of conformity (CoC)	34
Annex A (normative)	0 Ω Resistors (Jumper)	45
A.1	General	45
A.2	Preferred characteristics	45
A.3	Tests and test severities	45
A.4	Performance requirements	46
A.5	Marking, packaging and ordering information	46
A.6	Detail specification	46
A.7	Quality assessment procedures	46
Annex B (informative)	Radial formed styles	48
B.1	General	48
B.1.1	Scope of this annex	48
B.1.2	Denomination of radial formed styles	48
B.1.3	Coated lead wires	49
B.1.4	Means for support of mounting height	49
B.1.5	Means for retention	49
B.2	Radial formed styles	50
B.2.1	Radial formed style with lateral body position	50
B.2.2	Radial formed style with upright body position	51
B.3	Packaging	54
B.4	Quality assessment	55
B.4.1	General	55
B.4.2	Quality assessment of formed resistors	55
B.4.3	Forming of finished resistors of assessed quality	55
B.4.4	Special inspection requirements	55
Annex C (normative)	Endurance at room temperature	57
C.1	Remark on the temporary relevance of this annex	57
C.2	General	57
C.3	Test chamber and mounting of specimen	57
C.4	Initial measurement	58
C.5	Temperature and load	58
C.6	Duration	60
C.7	Intermediate measurements	60
C.8	Final inspection, measurements and requirements	60
Annex D (informative)	Letter symbols and abbreviations	62
D.1	Letter symbols	62
D.2	Abbreviations	64
Annex X (informative)	Cross reference for references to the prior revision of this standard	66
Bibliography	68	
Figure 1 – Shape and dimensions of axial leaded resistors	11	

Figure 2 – Alternative methods for specification of the length of excessive protective coating on axial leaded resistors	12
Figure 3 – Lead-wire spacing of axial leaded resistors with bent leads.....	12
Figure 4 – Derating curve	13
Figure 5 – Basic layout for mechanical, environmental and electrical tests, Kelvin (4 point) connections.....	15
Figure 6 – Basic layout for mechanical, environmental and electrical tests, standard connections.....	16
Figure 7 – Assembly of specimen to the test board	17
Figure B.1 – Shape and dimensions of radial formed resistor for lateral body position	50
Figure B.2 – Shape and dimensions of radial formed resistor for lateral body position with kinked lead wires	50
Figure B.3 – Shape and dimensions of a radial formed resistor for upright body position	52
Figure B.4 – Shape and dimensions of a radial formed resistor for upright body position and wide spacing	52
Figure B.5 – Shape and dimensions of a radial formed resistor for upright body position and wide spacing, with kinked lead wire.....	53
Figure C.1 – Derating curve with specification of a suitable test dissipation	59
Figure C.2 – Derating curve without specification of a suitable test dissipation	59
Table 1 – Preferred styles of axial leaded resistors	11
Table 2 – Test board dimensions	15
Table 3 – Limits for change of resistance at tests	26
Table 4 – Permitted change of resistance due to variation of temperature.....	27
Table 5 – Test schedule for qualification approval.....	35
Table 6 – Test schedule for quality conformance inspection.....	40
Table B.1 – Feasible lead-wire spacing of radial formed resistor for lateral body position.....	51
Table B.2 – Feasible lead-wire spacing of a radial formed resistor for upright body position.....	54

INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION

FIXED RESISTORS FOR USE IN ELECTRONIC EQUIPMENT –**Part 2: Sectional specification:
Leaded fixed low power film resistors****FOREWORD**

- 1) The International Electrotechnical Commission (IEC) is a worldwide organization for standardization comprising all national electrotechnical committees (IEC National Committees). The object of IEC is to promote international co-operation on all questions concerning standardization in the electrical and electronic fields. To this end and in addition to other activities, IEC publishes International Standards, Technical Specifications, Technical Reports, Publicly Available Specifications (PAS) and Guides (hereafter referred to as "IEC Publication(s)"). Their preparation is entrusted to technical committees; any IEC National Committee interested in the subject dealt with may participate in this preparatory work. International, governmental and non-governmental organizations liaising with the IEC also participate in this preparation. IEC collaborates closely with the International Organization for Standardization (ISO) in accordance with conditions determined by agreement between the two organizations.
- 2) The formal decisions or agreements of IEC on technical matters express, as nearly as possible, an international consensus of opinion on the relevant subjects since each technical committee has representation from all interested IEC National Committees.
- 3) IEC Publications have the form of recommendations for international use and are accepted by IEC National Committees in that sense. While all reasonable efforts are made to ensure that the technical content of IEC Publications is accurate, IEC cannot be held responsible for the way in which they are used or for any misinterpretation by any end user.
- 4) In order to promote international uniformity, IEC National Committees undertake to apply IEC Publications transparently to the maximum extent possible in their national and regional publications. Any divergence between any IEC Publication and the corresponding national or regional publication shall be clearly indicated in the latter.
- 5) IEC itself does not provide any attestation of conformity. Independent certification bodies provide conformity assessment services and, in some areas, access to IEC marks of conformity. IEC is not responsible for any services carried out by independent certification bodies.
- 6) All users should ensure that they have the latest edition of this publication.
- 7) No liability shall attach to IEC or its directors, employees, servants or agents including individual experts and members of its technical committees and IEC National Committees for any personal injury, property damage or other damage of any nature whatsoever, whether direct or indirect, or for costs (including legal fees) and expenses arising out of the publication, use of, or reliance upon, this IEC Publication or any other IEC Publications.
- 8) Attention is drawn to the Normative references cited in this publication. Use of the referenced publications is indispensable for the correct application of this publication.
- 9) Attention is drawn to the possibility that some of the elements of this IEC Publication may be the subject of patent rights. IEC shall not be held responsible for identifying any or all such patent rights.

International Standard IEC 60115-2 has been prepared by IEC technical committee 40: Capacitors and resistors for electronic equipment.

This third edition cancels and replaces the second edition, published in 1982, and it constitutes a technical revision.

This edition includes the following significant technical changes with respect to the previous edition:

- it includes test conditions and requirements for lead-free soldering and assessment procedures meeting the requirements of a "zero defect" approach;
- it introduces a product classification based on application requirements;
- it includes an extension of the list of styles and dimensions;
- it includes the use of an extended scope of stability class definitions;
- it includes the extension of the lists of preferred values of ratings;

- it includes test conditions and requirements for lead-free soldering, for periodic overload and for resistance to electrostatic discharge (ESD);
- it includes a new set of severities for a shear test;
- it includes definitions for a test board;
- it includes the replacement of assessment level E and possible others by the sole assessment level EZ, meeting the requirements of a “zero defect” approach;
- it includes an extended endurance test, a flammability test, a temperature rise test, vibration tests, an extended rapid change of temperature test, and a single pulse high-voltage overload test;
- it includes requirements applicable to 0Ω resistors (jumpers);
- it includes recommendations for the denomination, description, packaging and quality assessment of radial formed styles;
- it includes prescriptions for endurance testing at room temperature, supplementary to the rulings of IEC 60115-1.

The text of this standard is based on the following documents:

FDIS	Report on voting
40/2282/FDIS	40/2289/RVD

Full information on the voting for the approval of this standard can be found in the report on voting indicated in the above table.

A list of all parts in the IEC 60115 series, published under the general title *Fixed resistors for use in electronic equipment*, can be found on the IEC website.

This publication has been drafted in accordance with the ISO/IEC Directives, Part 2.

The committee has decided that the contents of this publication will remain unchanged until the stability date indicated on the IEC web site under "<http://webstore.iec.ch>" in the data related to the specific publication. At this date, the publication will be

- reconfirmed,
- withdrawn,
- replaced by a revised edition, or
- amended.

FIXED RESISTORS FOR USE IN ELECTRONIC EQUIPMENT –

Part 2: Sectional specification: Leaded fixed low power film resistors

1 Scope

This part of IEC 60115 is applicable to leaded fixed low-power film resistors for use in electronic equipment.

These resistors are typically described according to types (different geometric shapes) and styles (different dimensions) and product technology. The resistive element of these resistors is typically protected by a conformal lacquer coating. These resistors have wire terminations and are primarily intended to be mounted on a circuit board in through-hole technique.

The object of this standard is to prescribe preferred ratings and characteristics and to select from IEC 60115-1, the appropriate quality assessment procedures, tests and measuring methods and to give general performance requirements for this type of resistor.

2 Normative references

The following documents, in whole or in part, are normatively referenced in this document and are indispensable for its application. For dated references, only the edition cited applies. For undated references, the latest edition of the referenced document (including any amendments) applies.

IEC 60062:2004, *Marking codes for resistors and capacitors*

IEC 60068-1:2013, *Environmental testing – Part 1: General and guidance*

IEC 60068-2-1, *Environmental testing – Part 2-1: Tests – Test A: Cold*

IEC 60068-2-2, *Environmental testing – Part 2-2: Tests – Test B: Dry heat*

IEC 60068-2-6:2007, *Environmental testing – Part 2-6: Tests – Test Fc: Vibration (sinusoidal)*

IEC 60068-2-20:2008, *Environmental testing – Part 2-20: Tests – Test T: Test methods for solderability and resistance to soldering heat of devices with leads*

IEC 60115-1:2008, *Fixed resistors for use in electronic equipment – Part 1: Generic specification*

IEC 60286-1, *Packaging of components for automatic handling – Part 1: Tape packaging of components with axial leads on continuous tapes*

IEC 60294:2012, *Measurement of the dimensions of a cylindrical component with axial terminations*

IEC 60301, *Preferred diameters of wire terminations of capacitors and resistors*

IEC 61193-2:2007, *Quality assessment systems – Part 2: Selection and use of sampling plans for inspection of electronic components and packages*

IEC 61760-1:2006, *Surface mounting technology – Part 1: Standard method for the specification of surface mounting components (SMDs)*

SOMMAIRE

AVANT-PROPOS	74
1 Domaine d'application	76
2 Références normatives	76
3 Termes, définitions, technologies de produit et technologie de l'émail métallique	77
3.1 Termes et définitions	77
3.2 Technologies de produit	77
3.2.1 Technologie à couches minces	77
3.2.2 Technologie de l'émail métallique	77
3.2.3 Technologie de l'oxyde métallique	78
3.2.4 Technologie à couche de carbone	78
3.3 Classification de produit	78
4 Caractéristiques préférentielles	79
4.1 Généralités	79
4.2 Modèle et dimensions	79
4.3 Catégories climatiques préférentielles	80
4.4 Résistance	81
4.5 Tolérances sur la résistance	81
4.6 Dissipation assignée P_{70}	81
4.7 Tension limite de l'élément U_{max}	82
4.8 Tension d'isolement U_{ins}	82
4.9 Résistance d'isolement R_{ins}	83
5 Essais et sévérités d'essais	83
5.1 Préparation des spécimens	83
5.1.1 Séchage	83
5.1.2 Installation des composants dans un châssis d'essai	83
5.1.3 Spécification des cartes d'essai	83
5.1.4 Montage des composants sur les cartes d'essai	85
5.2 Essais	86
5.2.1 Dimensions	86
5.2.2 Résistance d'isolement	86
5.2.3 Tension de tenue	86
5.2.4 Surcharge de courte durée	87
5.2.5 Echauffement	87
5.2.6 Robustesse des sorties	87
5.2.7 Brasabilité	88
5.2.8 Résistance à la chaleur de brasage	88
5.2.9 Variation rapide de température	89
5.2.10 Variation rapide de température, ≥ 100 cycles	89
5.2.11 Vibrations	89
5.2.12 Séquence climatique	89
5.2.13 Chaleur humide, essai continu	91
5.2.14 Endurance à 70 °C	91
5.2.15 Endurance à la température de la salle	91
5.2.16 Endurance à la température de catégorie supérieure	92
5.2.17 Essai de surcharge haute tension à une seule impulsion	92

5.2.18	Résistance au solvant des composants	92
5.2.19	Résistance au solvant du marquage	93
5.2.20	Essai d'inflammabilité	93
5.2.21	Essai de décharge électrostatique (ESD).....	93
5.2.22	Essai de surcharge à impulsions périodiques.....	93
6	Exigences de performances.....	94
6.1	General.....	94
6.2	Limites de la variation de résistance	94
6.3	Résistance d'isolation	96
6.4	Variation de la résistance avec la température	96
6.5	Echauffement.....	97
6.6	Brasabilité.....	97
6.7	Inflammabilité	97
7	Marquage, emballage et informations relatives aux commandes	97
7.1	Marquage du composant.....	97
7.2	Emballage.....	97
7.3	Marquage de l'emballage	97
7.4	Informations relatives aux commandes	98
8	Spécifications particulières	98
8.1	Généralités	98
8.2	Informations à indiquer dans une spécification particulière.....	98
8.2.1	Dessin d'encombrement ou illustration.....	98
8.2.2	Modèle et dimensions	98
8.2.3	Catégorie climatique	98
8.2.4	Plage de résistances	99
8.2.5	Tolérances sur la résistance	99
8.2.6	Dissipation assignée P_{70}	99
8.2.7	Tension limite de l'élément U_{max}	99
8.2.8	Tension d'isolation U_{ins}	99
8.2.9	Résistance d'isolation R_{ins}	99
8.2.10	Sévérités des essais.....	99
8.2.11	Limites de variation de résistance après essai	99
8.2.12	Coefficient de température de résistance	99
8.2.13	Marquage	100
8.2.14	Informations relatives aux commandes	100
8.2.15	Montage	100
8.2.16	Stockage	100
8.2.17	Informations supplémentaires	100
8.2.18	Procédures d'assurance de la qualité	100
8.2.19	Résistances de 0 Ω	100
9	Procédures d'assurance de la qualité	100
9.1	Généralités	100
9.2	Définitions.....	100
9.2.1	Etape initiale de fabrication	100
9.2.2	Composants de structure semblable	101
9.2.3	Niveau d'assurance EZ	101
9.3	Formation des lots de contrôle	101
9.4	Procédures d'homologation (QA)	102

9.5	Contrôle de conformité de la qualité	103
9.6	Procédures d'agrément de savoir-faire (CA: <i>Capability Approval</i>)	103
9.7	Procédures d'agrément technologique de filière (TA: <i>Technology Approval</i>)	103
9.8	Livraison retardée	103
9.9	Rapports d'essais certifiés	103
9.10	Certificat de conformité (CoC: <i>Certificate of Conformity</i>)	103
Annexe A (normative)	Résistances de 0 Ω (câble de liaison)	114
A.1	Généralités	114
A.2	Caractéristiques préférentielles	114
A.3	Essais et sévérités d'essais	114
A.4	Exigences de performances	115
A.5	Marquage, emballage et informations relatives aux commandes	115
A.6	Spécification particulière	115
A.7	Procédures d'assurance de la qualité	115
Annexe B (informative)	Modèles de forme radiale	117
B.1	Généralités	117
B.1.1	Domaine d'application de cette annexe	117
B.1.2	Dénomination de modèles de forme radiale	117
B.1.3	Broches revêtues	118
B.1.4	Moyen pour supporter la hauteur de montage	118
B.1.5	Moyen de maintien	119
B.2	Modèles de forme radiale	119
B.2.1	Modèle de forme radiale avec la position horizontale du corps	119
B.2.2	Modèle de forme radiale avec la position verticale du corps	121
B.3	Emballage	124
B.4	Assurance de la qualité	125
B.4.1	Généralités	125
B.4.2	Assurance de la qualité de résistances formées	125
B.4.3	Formation de résistances finies sous assurance de la qualité	125
B.4.4	Exigences d'inspection particulières	125
Annexe C (normative)	Endurance à la température de la salle	127
C.1	Remarque sur la pertinence temporaire de la présente annexe	127
C.2	Généralités	127
C.3	Chambre d'essai et montage de spécimen	127
C.4	Mesure initiale	128
C.5	Température et charge	128
C.6	Durée	130
C.7	Mesures intermédiaires	130
C.8	Exigences, mesures et inspection finale	131
Annexe D (informative)	Symboles littéraux et abréviations	132
D.1	Symboles littéraux	132
D.2	Abréviations	134
Annexe X (informative)	Correspondance pour la révision précédente de cette norme	136
Bibliographie	138	
Figure 1 – Forme et dimensions des résistances à broches axiales	79	

Figure 2 – Méthodes alternatives pour la spécification de la longueur d'excès de revêtement de protection sur les résistances à broches axiales	80
Figure 3 – Espacement des broches de résistances à broches axiales avec broches courbées.....	80
Figure 4 – Courbe de taux de réduction	82
Figure 5 – Configuration de base pour les essais mécaniques, environnementaux et électriques dans le cas de montages de Kelvin (à 4 points)	84
Figure 6 – Configuration de base pour les essais mécaniques, environnementaux et électriques, connexions normalisées.....	85
Figure 7 – Montage d'un spécimen sur la carte d'essai	86
Figure B.1 – Forme et dimensions de résistance de forme radiale pour position horizontale du corps	119
Figure B.2 – Forme et dimensions de résistance de forme radiale pour position horizontale du corps avec broches recourbées	120
Figure B.3 – Forme et dimensions de résistance de forme radiale pour position verticale du corps	122
Figure B.4 – Forme et dimensions de résistance de forme radiale pour position verticale du corps et espacement large	122
Figure B.5 – Forme et dimensions de résistance de forme radiale pour position verticale du corps et espacement large, avec broche recourbée	123
Figure C.1 – Courbe de taux de réduction avec spécification de dissipation d'essai appropriée	129
Figure C.2 – Courbe de taux de réduction sans spécification de dissipation d'essai appropriée	130
 Tableau 1 – Modèles préférentiels des résistances à broches axiales.....	79
Tableau 2 – Dimensions de la carte d'essai	84
Tableau 3 – Limites de variation de résistance lors des essais	95
Tableau 4 – Variation de résistance permise en raison de la variation de température	96
Tableau 5 – Plan d'essai pour homologation	104
Tableau 6 – Programme d'essai pour le contrôle de conformité de la qualité	109
Tableau B.1 – Espacement des broches réalisable d'une résistance de forme radiale pour position horizontale du corps	121
Tableau B.2 – Espacement des broches réalisable d'une résistance de forme radiale pour position verticale du corps	124

COMMISSION ÉLECTROTECHNIQUE INTERNATIONALE**RÉSISTANCES FIXES UTILISÉES
DANS LES ÉQUIPEMENTS ÉLECTRONIQUES –****Partie 2: Spécification intermédiaire:
Résistances fixes à broches à couches, à faible dissipation****AVANT-PROPOS**

- 1) La Commission Electrotechnique Internationale (IEC) est une organisation mondiale de normalisation composée de l'ensemble des comités électrotechniques nationaux (Comités nationaux de l'IEC). L'IEC a pour objet de favoriser la coopération internationale pour toutes les questions de normalisation dans les domaines de l'électricité et de l'électronique. A cet effet, l'IEC – entre autres activités – publie des Normes internationales, des Spécifications techniques, des Rapports techniques, des Spécifications accessibles au public (PAS) et des Guides (ci-après dénommés "Publication(s) de l'IEC"). Leur élaboration est confiée à des comités d'études, aux travaux desquels tout Comité national intéressé par le sujet traité peut participer. Les organisations internationales, gouvernementales et non gouvernementales, en liaison avec l'IEC, participent également aux travaux. L'IEC collabore étroitement avec l'Organisation Internationale de Normalisation (ISO), selon des conditions fixées par accord entre les deux organisations.
- 2) Les décisions ou accords officiels de l'IEC concernant les questions techniques représentent, dans la mesure du possible, un accord international sur les sujets étudiés, étant donné que les Comités nationaux de l'IEC intéressés sont représentés dans chaque comité d'études.
- 3) Les Publications de l'IEC se présentent sous la forme de recommandations internationales et sont agréées comme telles par les Comités nationaux de l'IEC. Tous les efforts raisonnables sont entrepris afin que l'IEC s'assure de l'exactitude du contenu technique de ses publications; l'IEC ne peut pas être tenue responsable de l'éventuelle mauvaise utilisation ou interprétation qui en est faite par un quelconque utilisateur final.
- 4) Dans le but d'encourager l'uniformité internationale, les Comités nationaux de l'IEC s'engagent, dans toute la mesure possible, à appliquer de façon transparente les Publications de l'IEC dans leurs publications nationales et régionales. Toutes divergences entre toutes Publications de l'IEC et toutes publications nationales ou régionales correspondantes doivent être indiquées en termes clairs dans ces dernières.
- 5) L'IEC elle-même ne fournit aucune attestation de conformité. Des organismes de certification indépendants fournissent des services d'évaluation de conformité et, dans certains secteurs, accèdent aux marques de conformité de l'IEC. L'IEC n'est responsable d'aucun des services effectués par les organismes de certification indépendants.
- 6) Tous les utilisateurs doivent s'assurer qu'ils sont en possession de la dernière édition de cette publication.
- 7) Aucune responsabilité ne doit être imputée à l'IEC, à ses administrateurs, employés, auxiliaires ou mandataires, y compris ses experts particuliers et les membres de ses comités d'études et des Comités nationaux de l'IEC, pour tout préjudice causé en cas de dommages corporels et matériels, ou de tout autre dommage de quelque nature que ce soit, directe ou indirecte, ou pour supporter les coûts (y compris les frais de justice) et les dépenses découlant de la publication ou de l'utilisation de cette Publication de l'IEC ou de toute autre Publication de l'IEC, ou au crédit qui lui est accordé.
- 8) L'attention est attirée sur les références normatives citées dans cette publication. L'utilisation de publications référencées est obligatoire pour une application correcte de la présente publication.
- 9) L'attention est attirée sur le fait que certains des éléments de la présente Publication de l'IEC peuvent faire l'objet de droits de brevet. L'IEC ne saurait être tenue pour responsable de ne pas avoir identifié de tels droits de brevets et de ne pas avoir signalé leur existence.

La Norme internationale IEC 60115-2 a été établie par le comité d'études 40 de l'IEC: Condensateurs et résistances pour équipements électroniques.

Cette troisième édition annule et remplace la deuxième édition publiée en 1982. Elle constitue une révision technique

Les modifications techniques majeures par rapport à la première édition sont les suivantes:

- inclut des conditions d'essai et des exigences pour le brasage sans plomb et des procédures d'évaluation satisfaisant aux exigences d'une approche "zéro défaut";
- introduction d'une classification de produit basée sur des exigences d'application;
- extension de la liste des modèles et dimensions;

- utilisation d'un domaine d'application élargi des définitions de classes de stabilité;
- extension des listes de valeurs assignées préférentielles;
- introduction de conditions d'essais et d'exigences pour la brasure sans plomb, pour les surcharges périodiques et pour la résistance aux décharges électrostatiques (ESD);
- introduction de nouvelles sévérités pour un essai de cisaillement;
- introduction de définitions pour une carte d'essai;
- remplacement du niveau d'assurance E et d'autres niveaux possibles par le seul niveau d'assurance EZ, satisfaisant aux exigences d'une approche "zéro défaut";
- introduction d'un essai d'endurance prolongée, d'un essai d'inflammabilité, d'un essai d'échauffement, d'un essai de vibrations, d'un essai de variation rapide de température étendu et d'un essai de surcharge haute tension à une seule impulsion;
- introduction d'exigences applicables aux résistances de 0Ω (câbles de liaison);
- introduction de recommandations pour la dénomination, la description, l'emballage et l'évaluation de la qualité des modèles de forme radiale;
- introduction de prescriptions pour les essais d'endurance à la température ambiante, en complément des règles de l'IEC 60115-1.

Le texte de cette norme est issu des documents suivants:

FDIS	Rapport de vote
40/2282/FDIS	40/2289/RVD

Le rapport de vote indiqué dans le tableau ci-dessus donne toute information sur le vote ayant abouti à l'approbation de la présente norme.

Une liste de toutes les parties de la série IEC 60115, publiées sous le titre général *Résistances fixes utilisées dans les équipements électroniques*, peut être consultée sur le site web de l'IEC.

Cette publication a été rédigée selon les Directives ISO/IEC, Partie 2.

Le comité a décidé que le contenu de cette publication ne sera pas modifié avant la date de stabilité indiquée sur le site web de l'IEC sous "<http://webstore.iec.ch>" dans les données relatives à la publication recherchée. A cette date, la publication sera

- reconduite,
- supprimée,
- remplacée par une édition révisée, ou
- amendée.

RÉSISTANCES FIXES UTILISÉES DANS LES ÉQUIPEMENTS ÉLECTRONIQUES –

Partie 2: Spécification intermédiaire: Résistances fixes à broches à couches, à faible dissipation

1 Domaine d'application

La présente norme est applicable aux résistances fixes à broches à couches, à faible dissipation utilisées dans les équipements électroniques.

Ces résistances sont généralement décrites en fonction des types (formes géométriques différentes), des modèles (dimensions différentes) et de la technologie de produit. L'élément résistif de ces résistances est généralement protégé par un revêtement de laque conforme. Ces résistances comportent des fils de sortie et sont principalement destinées à être montées sur une carte de circuits avec la technique des trous traversants.

L'objectif de la présente norme est de prescrire des valeurs assignées et des caractéristiques préférentielles et de sélectionner d'après l'IEC 60115-1 les procédures d'assurance de qualité, les essais et les méthodes de mesures appropriés, et de fournir des exigences générales pour ce type de résistance.

2 Références normatives

Les documents suivants sont cités en référence de manière normative, en intégralité ou en partie, dans le présent document et sont indispensables pour son application. Pour les références datées, seule l'édition citée s'applique. Pour les références non datées, la dernière édition du document de référence s'applique (y compris les éventuels amendements).

IEC 60062:2004, *Codes de marquage des résistances et des condensateurs*

IEC 60068-1:2013, *Essais d'environnement – Partie 1: Généralités et lignes directrices*

IEC 60068-2-1, *Essais d'environnement – Partie 2-1: Essais – Essais A: Froid*

IEC 60068-2-2, *Essais d'environnement – Partie 2-2: Essais – Essai B: Chaleur sèche*

IEC 60068-2-6:2007, *Essais d'environnement – Partie 2-6: Essais – Essai Fc: Vibrations (sinusoïdales)*

IEC 60068-2-20:2008, *Essais d'environnement – Partie 2-20: Essais – Essai T: Méthodes d'essai de la brasabilité et de la résistance à la chaleur de brassage des dispositifs à broches*

IEC 60115-1:2008, *Résistances fixes utilisées dans les équipements électroniques – Partie 1: Spécification générique*

IEC 60286-1, *Emballage des composants pour opérations automatisées – Partie 1: Emballage des composants à sorties axiales en bandes continues*

IEC 60294:2012, *Mesure des dimensions d'un composant cylindrique à sorties axiales*

IEC 60301, *Valeurs préférentielles des diamètres des fils de sorties des condensateurs et résistances*

IEC 61193-2:2007, *Quality assessment systems – Part 2: Selection and use of sampling plans for inspection of electronic components and packages* (disponible seulement)

IEC 61760-1:2006, *Technique du montage en surface – Partie 1: Méthode de normalisation pour la spécification des composants montés en surface (CMS)*